

モバイルケース用 Mini 基板 UB-FSK01BK

カット後のサイズは市販のお菓子などの小型ケースにぴったりです。
両面ランドですがスルーホール無しです。実装密度を上げることが可能です。
900mil 幅までの IC を使用したプロトタイピングに最適です (Arduino Mini/Nano/FIO や Gainer にも使えます)。

主な仕様

寸法 50.8 × 76.2mm、t=1.0mm (カット後: 25.4 × 66.04mm、25.4 × 10.16mm 各 2 枚)

材質・板厚 両面ガラスコンポジット (CEM-3) 1.0mmt

穴径 1.0mm

仕上処理 両面ランド、スルーホール無し、V カット加工、鉛フリー半田レベラー、黒レジスト

モバイルケース用 Mini 基板 UB-FSK01RD

カット後のサイズは市販のお菓子などの小型ケースにぴったりです。
両面ランドですがスルーホール無しです。実装密度を上げることが可能です。
900mil 幅までの IC を使用したプロトタイピングに最適です (Arduino Mini/Nano/FIO や Gainer にも使えます)。

主な仕様

寸法 50.8 × 76.2mm、t=1.0mm (カット後: 25.4 × 66.04mm、25.4 × 10.16mm 各 2 枚)

材質・板厚 両面ガラスコンポジット (CEM-3) 1.0mmt

穴径 1.0mm

仕上処理 両面ランド、スルーホール無し、V カット加工、鉛フリー半田レベラー、赤レジスト

モバイルケース用 Mini 基板 UB-FSK01WH

カット後のサイズは市販のお菓子などの小型ケースにぴったりです。
両面ランドですがスルーホール無しです。実装密度を上げることが可能です。
900mil 幅までの IC を使用したプロトタイピングに最適です (Arduino Mini/Nano/FIO や Gainer にも使えます)。

主な仕様

寸法 50.8 × 76.2mm、t=1.0mm (カット後: 25.4 × 66.04mm、25.4 × 10.16mm 各 2 枚)

材質・板厚 両面ガラスコンポジット (CEM-3) 1.0mmt

穴径 1.0mm

仕上処理 両面ランド、スルーホール無し、V カット加工、鉛フリー半田レベラー、白レジスト